

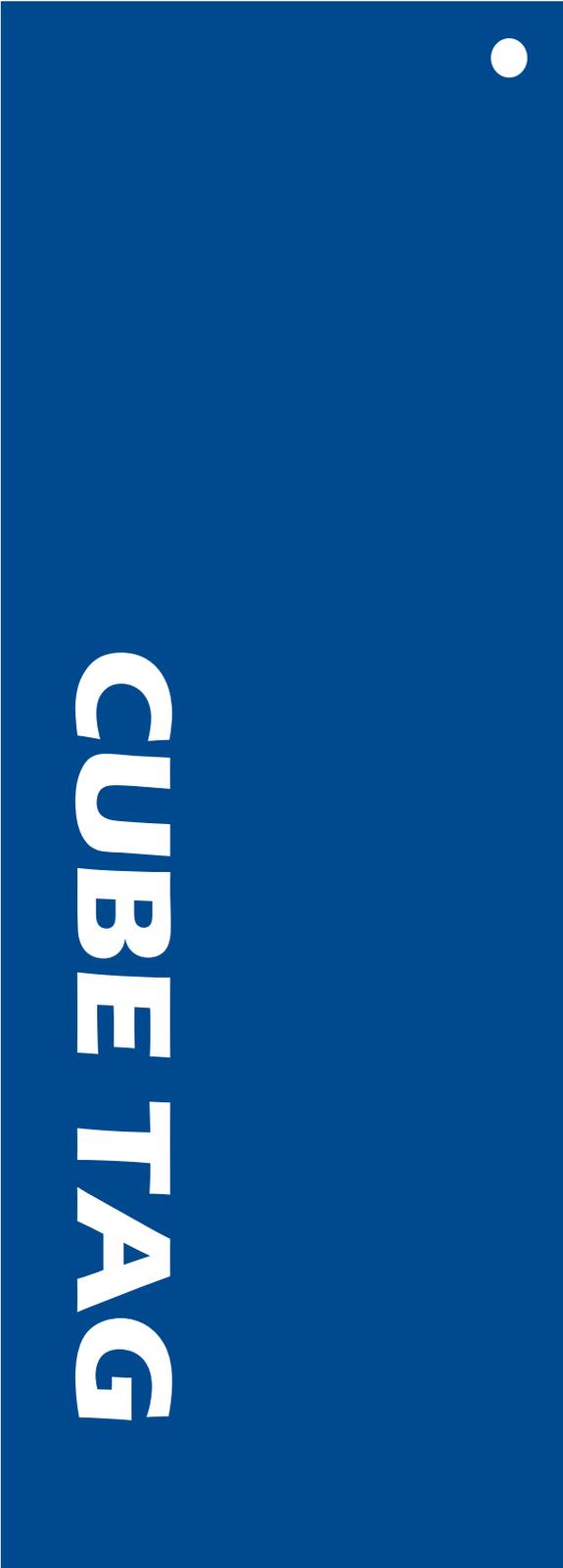
THE LEADING **ELECTRONIC** **PARTS** **SYSTEM**

PI TAPE
RUBBER TAPE

CONDUCTIVE TAPE
CONDUCTIVE DOUBLE TAPE
HYBRID DOUBLE TAPE ASS'Y

DOUBLE TAPE ARRAY
COVER(INSULATION) TAPE
SPONGE(GASKET) TAPE

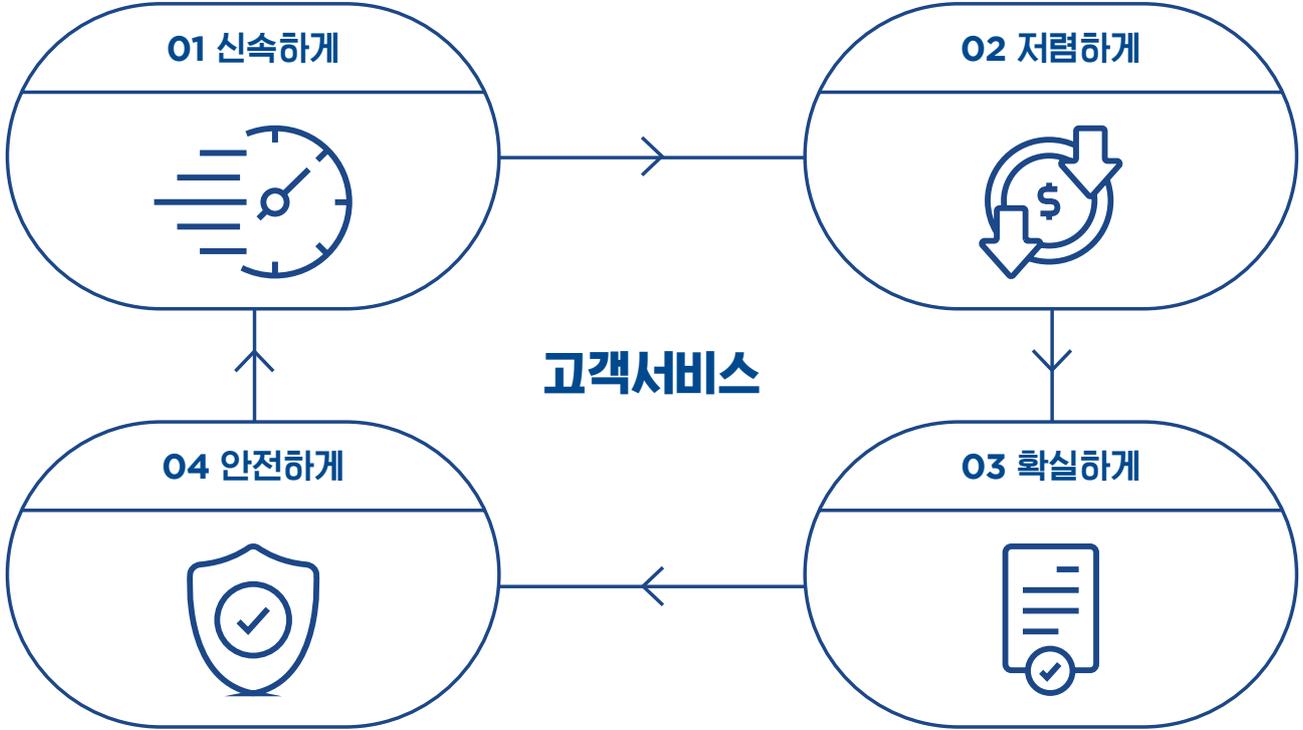
PROTECTIVE TAPE
PC SHEET TAPE
DOUBLE TAPE



CUBE TAG

Always doing our best to
fulfill your requirement.

COMPANY MOTTO



CUBE TAG HQ VIEW



02 THE LEADING ELECTRONIC PARTS SYSTEM

CUBE TAG VINA VIEW



EQUIPMENT STATUS

총 설비 : 41 Line (Press기준 74Line)

HQ 설비(제원)	Line	Press	능력 (기준 : 1 cavity / 10hr)	능력 (기준 : 4 cavity / 10hr)
고속(5조) (W210mm X L170mm : rpm 280)	2	4	80,000pcs	320,000pcs
capacity Total	2	4	80,000pcs	320,000pcs

HQ 설비(제원)	Line	Press	능력 (기준 : 1 cavity / 10hr)	능력 (기준 : 4 cavity / 10hr)
고속(5조) (W210mm X L170mm : rpm 280)	22	44	880,000pcs	3,520,000pcs
고속(5조) (W350mm X L275mm : rpm 280)	2	4	80,000pcs	320,000pcs
고속(7조) (W210mm X L170mm : rpm 280)	2	6	80,000pcs	320,000pcs
고속(3조) (W210mm X L170mm : rpm 280)	5	5	200,000pcs	320,000pcs
고속(5조) (W350mm X L340mm : rpm 250)	3	6	120,000pcs	480,000pcs
고속(3조) (W350mm X L340mm : rpm 250)	3	3	120,000pcs	480,000pcs
Rotary(W120mm : 50m / min)	2	2	240,000pcs	960,000pcs
capacity Total	39	70	1,720,000pcs	6,880,000pcs

품질주요장비

HQ
장비 이름
비디오화상측정기 (3DFAMILY)
인장시험기
표면저항측정기
XRF

VINA
장비이름
3차원측정기
XRF
인장시험기
표면저항측정기
OMS검사기
스윙테스터기
파티클 측정기
정전기 측정기
Hot Press
고온챔버

개발장비

Universal Laser System
작업영역 : 610mm X 305mm

HQ
장비 이름
레이저출력기 (610mm X 305mm 50watt)

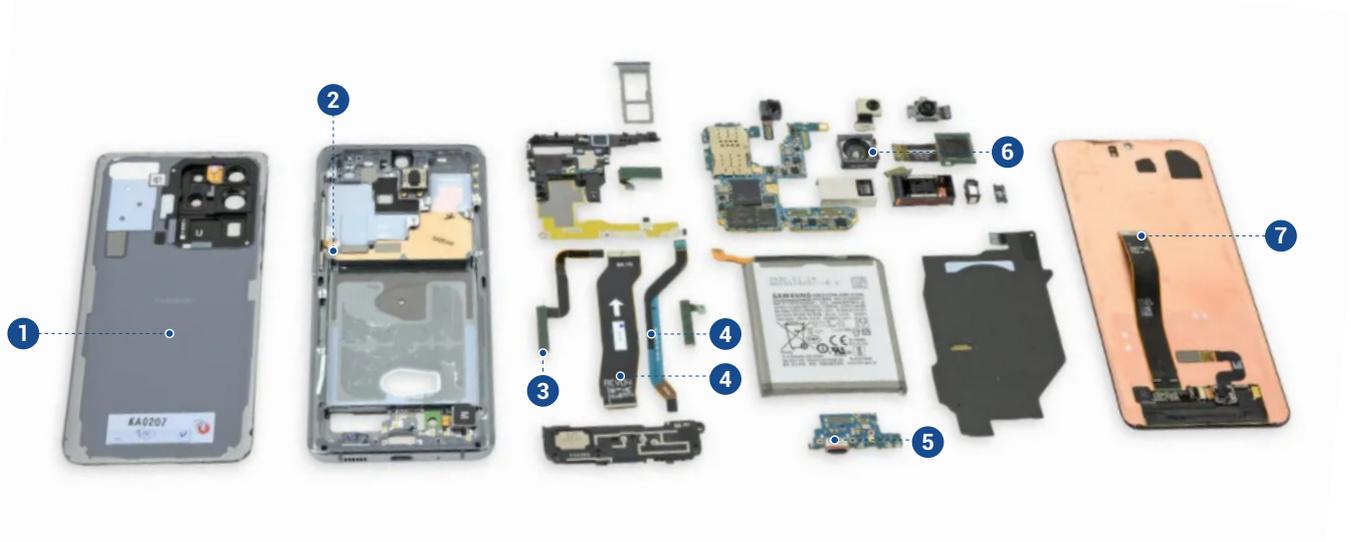


샘플실 레이저커팅기



MAIN PRODUCTS

큐브텍은 MOBILE 및 각종 전자 부품에 적용되는 TAPE류들을 제작합니다.



- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>① Cover</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cam Tape · Double Tape · Sponge(Gasket) Tape · Insulation(Cover) Tape · Mic Mesh Tape · Protective Tape · EMI Gasket | <p>② Side Key PBA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Double Tape | <p>③ Antenna(mmWave)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Insulation(Cover) Tape · Sponge(Gasket) Tape | <p>④ Connector PCB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Insulation(Cover) Tape · Sponge Tape |
| <p>⑤ USB Module</p> <ul style="list-style-type: none"> · Double Tape · Sponge(Gasket) Tape · Rubber Tape · Insulation(Cover) Tape | <p>⑥ Cam or Sensor Module</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sponge(Gasket) Tape · Rubber Tape · Insulation(Cover) Tape · Cam Protective Tape · Mesh Tape | <p>⑦ Display</p> <ul style="list-style-type: none"> · Protective Tape · Back Tape · RFPCB Tape · Conductive D/B Tape · Sponge(Gasket) Tape | |

PROTECTIVE TAPE

특성

Display의 외부충격(이물, 스크래치)으로부터
제품보호를 하기 위한 Tape
[Display Glass부 적용]

제작타입

고객사 조립 시 Manual Type 및 Jig Type의
조립방식으로 제품상의 홀은 Press금형으로
가공하며 외곽은 Pinnacle 등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



PC SHEET TAPE

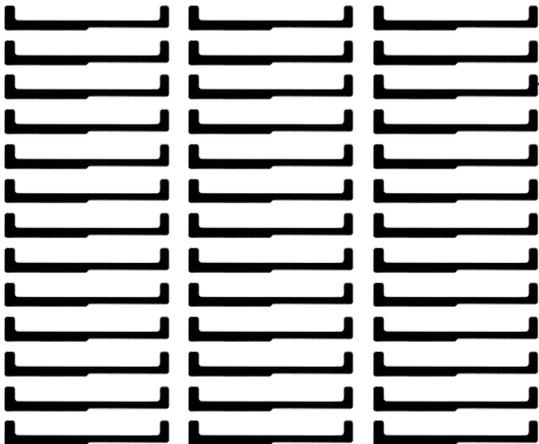
특성

FPCB부 단차 보상 및 보강용 TAPE
[COVER류 및 PCB류등에 적용]

제작타입

고객사 조립 시 Manual Type의 조립방식으로
(핀셋작업용으로 주로 제작됨)
주로 Pinnacle, 목형 등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



DOUBLE TAPE

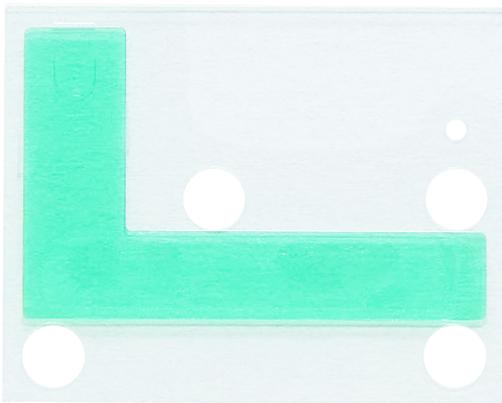
특성

PCB, FPCB 등의 다중 상대물 조립 및 고정Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

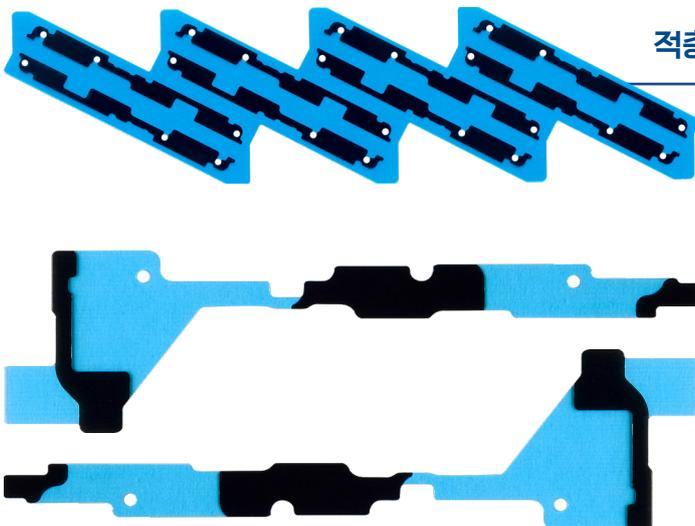
제작타입

고객사 조립 시 Jig Type의 조립방식으로
제품상의 홈은 Press금형으로 가공하며
외곽은 Pinnacle등으로 가공 처리됨

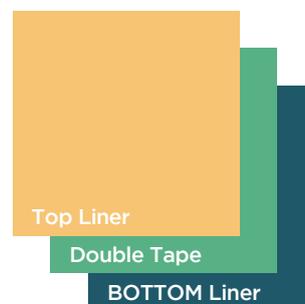
적용



적층구조



적층구조



DOUBLE TAPE ARRAY

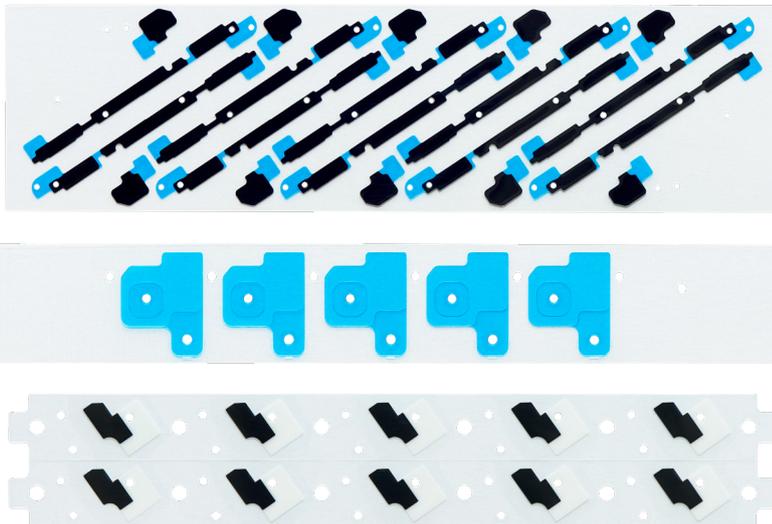
특성

PCB, FPCB 등의 다중 상대물 조립 및 고정Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

제작타입

고객사 조립 시 Jig Type의 조립방식으로
제품상의 홈은 Press금형으로 가공하며
외곽은 Pinnacle등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



COVER(INSULATION) TAPE

특성

절연, 단선 취약 구간 보강 및 표면보호용 Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

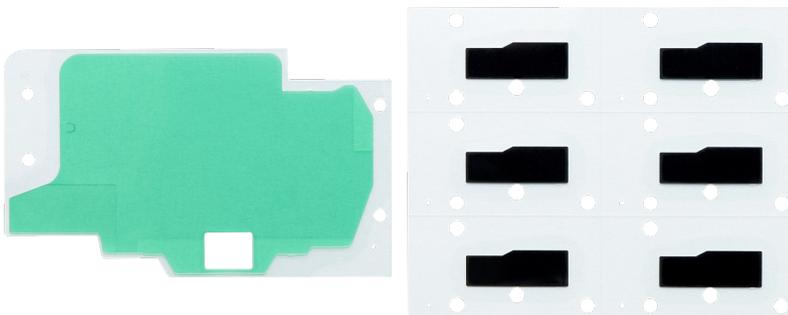
제작타입

고객사 조립 시 Jig Type의 조립방식으로
제품상의 홈은 Press금형으로 가공하며
외곽은 Pinnacle등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



적층구조



SPONGE(GASKET) TAPE

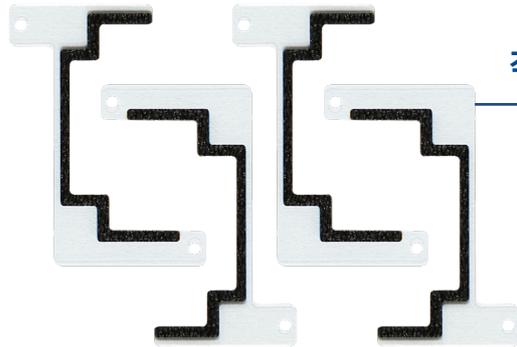
특성

충격흡수, 단차 보상용 Tape
[COVER류 및 PCB류등에 적용]

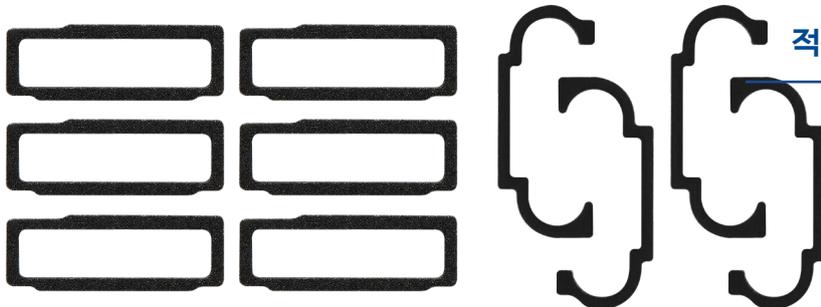
제작타입

고객사 조립 시 Manual Type 및 Jig Type의
조립방식으로 제품상의 홀은 Press금형으로
가공하며 외곽은 Pinnacle 등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



적층구조



CONDUCTIVE TAPE

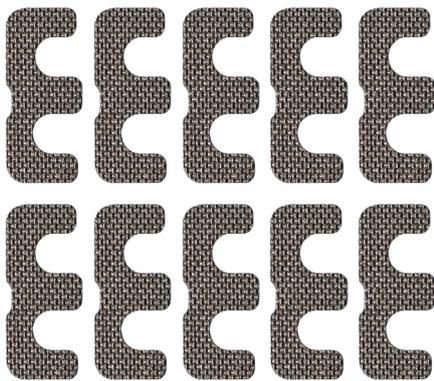
특성

전도성 기능이 포함된 단면 점착Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

제작타입

고객사 조립 시 Manual Type의 조립방식으로
(핀셋작업용으로 주로 제작됨)
주로 Pinnacle, 목형 등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



CONDUCTIVE DOUBLE TAPE

특성

전도성 기능이 포함된 양면 Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

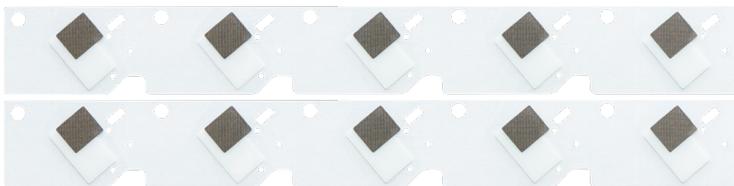
제작타입

고객사 조립 시 Jig Type의 조립방식으로
제품상의 홀은 Press금형으로 가공하며
외곽은 Pinnacle등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



적층구조



HYBRID DOUBLE TAPE ASS'Y

특성

다른 특성(전도성 & 비전도성)의 Tape를 한번에
조립할 수 있도록 가공된 Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

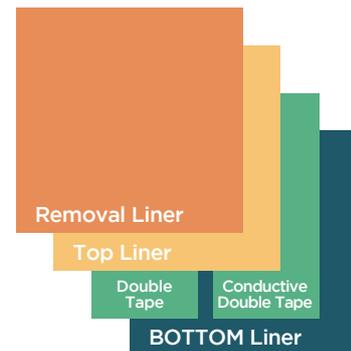
제작타입

고객사 조립 시 Jig Type의 조립방식으로
제품상의 홈은 Press금형으로 가공하며
외곽은 Pinnacle등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



PI TAPE

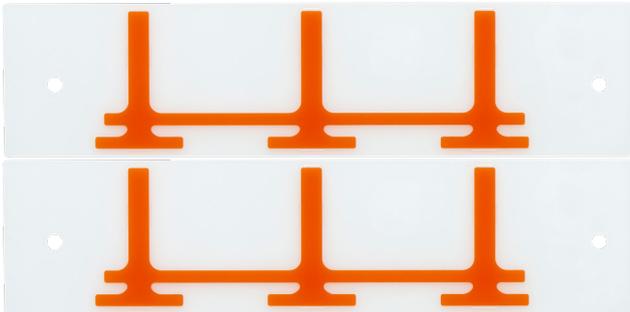
특성

FPCB마스킹용이나 특수전자부품 절연용으로
사용되며 내열성이 우수한 TAPE
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

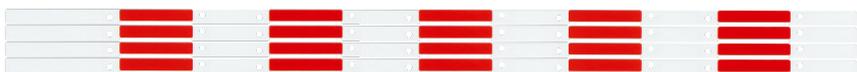
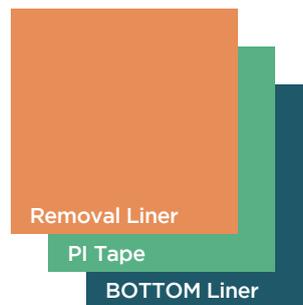
제작타입

고객사 조립 시 Jig Type의 조립방식으로
제품상의 홈은 Press금형으로 가공하며
외곽은 Pinnacle등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



RUBBER TAPE

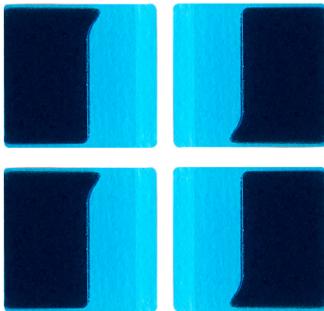
특성

단차 보상, 충격흡수 역할의 Rubber Tape
[PCB류(FPCB,RFPCB등)에 적용]

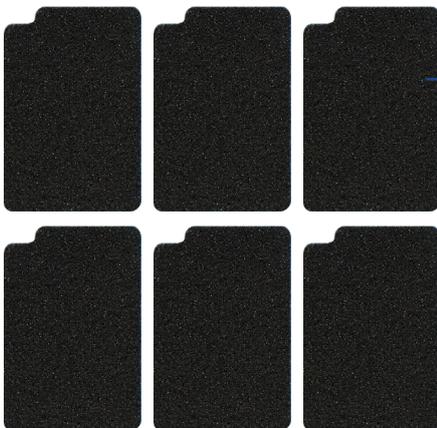
제작타입

고객사 조립 시 Manual Type의 조립방식으로
(핀셋작업용으로 주로 제작됨)
주로 Pinnacle, 목형 등으로 가공 처리됨

적용



적층구조



적층구조



(주)큐브텍

본사

경남 창원시 마산회원구 내서읍 수곡로 70-45

T 055.231.9342

F 055.231.4840

E cube@cubetag.com

VINA

(ENG)

Lot CN-09, Hoa Phu Industrial Zone, Mai Dinh Ward,
Hiep Hoa district, Bac Giang Province, Vietnam

(VIETNAM)

Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Mai Đình,
Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

T +82 2043-565-551

E cubetag@cubetag.com

www.cubetag.com